

PLA+HS

技术数据表

凭借更快的打印速度和更好的流动性，即使在高速打印过程中，也能确保优异的层间粘合性和打印精度。

基本信息

特征	<ul style="list-style-type: none">良好的韧性高速打印出色的打印性能
应用	<ul style="list-style-type: none">原型设计批量化生产电子设备和电器产品
加工方式	<ul style="list-style-type: none">线材
处理方式	<ul style="list-style-type: none">3D打印

物理性质	测试方法	数据
密度	GB/T 1033	1.24 g/cm ³
熔融指数	GB/T 3682	5.2 (190°C/2.16kg)

热性能	测试方法	数据
热变形温度	GB/T 1634	54 °C (0.45Mpa)
玻璃化转变温度		N/A
连续工作温度	IEC 60216	N/A
最高 (短期) 使用温度		N/A

电性能	测试方法	数据
绝缘电阻	DIN IEC 60167	N/A
表面电阻	DIN IEC 60093	N/A

地址：中国深圳市南山区粤海街道高新南九道 55 号微软科通大厦 15AB 室

电话: (086)-0755-86581960

传真: (086)-0755-26031982

邮箱: bright@brightcn.net

www.esun3d.com

机械性能	测试方法	数据
拉伸强度 (X-Y)	GB/T 1040	53.12 Mpa
拉伸强度 (Z)	GB/T 1040	32 MPa
断裂伸长率 (X-Y)	GB/T 1040	4.01 %
断裂伸长率 (Z)	GB/T 1040	2.8 %
弯曲强度 (X-Y)	GB/T 9341	83 MPa
弯曲强度 (Z)	GB/T 9341	58.6 Mpa
弯曲模量 (X-Y)	GB/T 9341	2900 MPa
弯曲模量 (Z)	GB/T 9341	2680.2 Mpa
悬梁臂缺口冲击强度 (X-Y)	GB/T 1843	5.6 KJ/m ²
悬梁臂缺口冲击强度 (Z)	GB/T 1843	2.41KJ/m ²

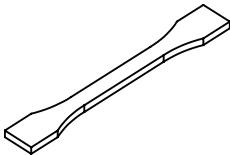
化学性质	数据
耐酸碱性	不耐
耐油脂	N/A
抗UV	不抗
疏水性	N/A

推荐打印参数	数据
干燥条件	50°C > 8H
喷嘴大小	0.2,0.4,0.6,0.8mm
喷嘴温度	210-230°C
底板材质	PEI
底板温度	45-60°C
风扇大小	100%
打印速度	< 350mm/s

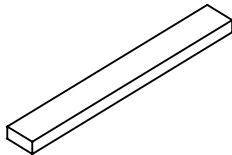
打印注意事项

切片时，最好打开 Z 缝对齐和起点对齐功能，关闭 Z 轴升降和退出功能，空转时避免穿过外壳，优化切片印刷路径，适当降低印刷速度，以达到最佳印刷效果

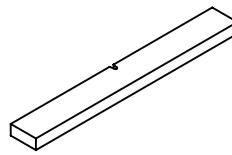
机械性能测试条件



拉伸测试样条 GB/T 1040



弯曲测试样条 GB/T 9341



冲击测试样条 GB/T 1843

线材的性能是根据 eSUN 打印的标准样品进行测试的，做设计参考使用，实际打印性能会受打印机类型、打印参数和打印环境等各种因素的影响。

打印测试条件

喷头温度	220°C
底板温度	60°C
外层数	2
顶层/底层数	3
内部填充	100%
风扇速度	100%

*基于 Bambu P1S 0.4 mm nozzle 和 Orcaslicer 2.1.0 测试。

注意

由 eSUN 或代表 eSUN 提供的有关本产品的信息，无论是以数据、建议或其他形式，均经过深入研究，并真诚地认为是可靠的。但请注意，产品是按“原样”销售的。对于信息或产品的适销性、特定用途的适用性或任何其他性质，eSUN 不承担任何责任，也不作任何明示或暗示的陈述或保证。本声明不免除卖方提出的任何销售条件。

地址：中国深圳市南山区粤海街道高新南九道 55 号微软科通大厦 15AB 室

电话: (086)-0755-86581960

传真: (086)-0755-26031982

邮箱: bright@brightcn.net

www.esun3d.com